

证券代码：688709

证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	博时基金、方正证券、华福证券
时间	2024年7月23日
地点	成都华微电子科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理王策先生，董事会秘书李春妍女士，综合管理部主任李江陵先生，证券事务代表周文明先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项FPGA、ADC、SoC方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。</p> <p>目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会DiLAC认证的国家级检测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力。经过多年的市场验证，公司的</p>

产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。

二、问答情况

1. 公司产品的研发周期一般是多长？

答：公司特种集成电路产品从研发设计到推广销售，需经历生产试制、试用验证、定型鉴定等流程，整体周期通常需要 2-5 年左右，这一周期会根据不同产品的应用场景而有所不同。同时，基于行业特点，公司产品在设计之初需考虑下游应用领域的特殊需求，产品技术含量高、设计难度大，在产品研发阶段需进行大量的研发投入，所以产品附加值也相对较高。

2. 公司产能情况如何？

答：公司自 2020 年起加快了特种集成电路检测生产线的建设，检测设备及检测人员数量均大幅增加，目前检测能力能够满足公司生产需要，并具备对外提供部分检测服务的能力。

3. 近期公司产品价格情况如何？

答：目前行业整体面临价格下行压力。公司拥有自己的检测平台，较同行业公司，具有一定的成本控制优势；同时公司作为市场后入者，可以通过适当控制利润率以获取更大的市场份额；确保了公司在维护客户关系的同时，具有强有力的市场竞争力。特种集成电路市场也有自己的客观发展规律，相信产品价格也会根据其不同特性和供需关系，逐渐实现动态平衡。

4. 公司股权激励的开展情况？

答：公司在 2007 年已设置员工持股平台，后经多次增加、调整和规范，目前公司部分员工通过成都华微众创企业管理中心（有限合伙）、成都华微展飞伙伴企业管理中心（有限合伙）、成都华微同创共享企业管理中心（有限合伙）、成都华微共融众创企业管理中心（有限合

	<p>伙)四个持股平台,以及华泰成都华微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(战略配售)间接持有公司股份。</p> <p>公司高度重视核心人员的激励,实施了有效的约束激励措施,通过持股平台和战略配售将员工个人利益与公司长远发展相结合,形成利益共同体,进一步提升激励效果,保障了核心团队的长期稳定。</p> <p>5. 公司各板块产品是如何规划的?</p> <p>答:公司可编程逻辑器件,已形成五百万门到七千万门级普系化产品,与知名院校开展合作,产品设计实现了自主安全并达到国内领先水平,未来将积极争取更多的市场份额;数据转换ADC/DAC方面,公司高速高精度ADC类产品具有一定的技术先进性,已得到市场的广泛认可和应用;MCU、SoC产品方面,公司将进一步扩大规模、降低成本、提高可靠性,顺应客户“小型化、轻量化”的需求。</p> <p>6. 如何看待未来的行业趋势?</p> <p>答:上半年消费电子市场已呈现复苏迹象,目前特种集成电路领域未见明显变化。公司不断加强相关产品的技术储备,目前产品优势已逐步体现。公司看好未来市场的需求释放,该过程预计需要一定时间逐步体现。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2024年7月23日